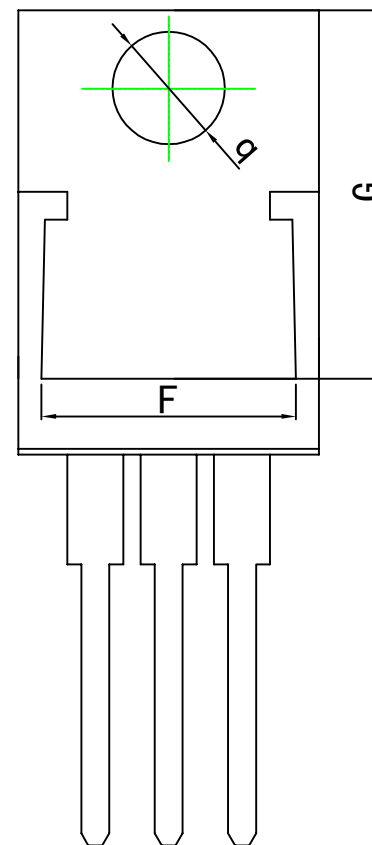
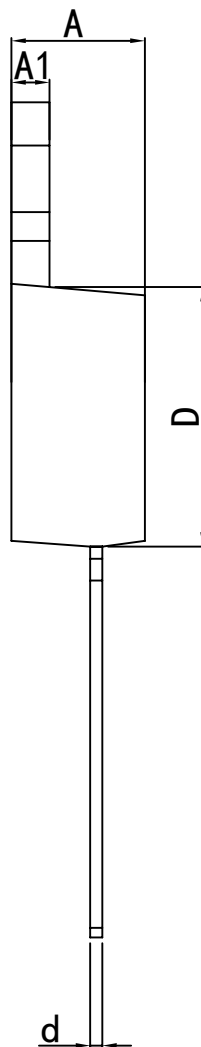
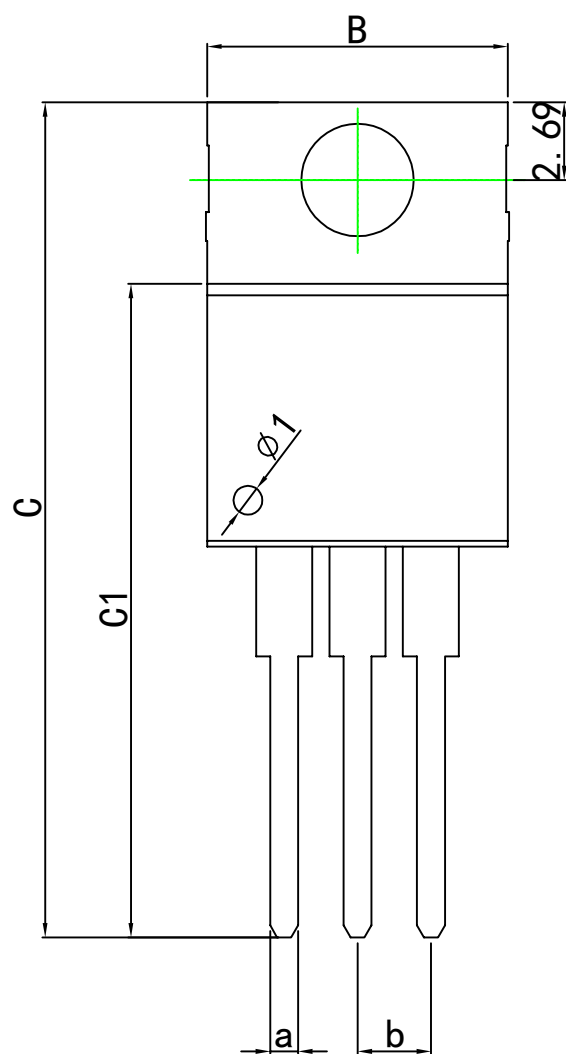




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

T0220-3

文件名称:
HG-T0220-3

文件编号:
HGWXT-230027

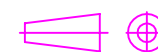
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT:mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	F	G	a	d	b	q
MIN	4.45	1.22	10.0	28.2	22.22	8.50	8.30	12.55	0.71	0.33	2.54	3.80
MAX	4.62	1.32	10.4	28.9	22.62	9.10	8.55	12.75	0.97	0.42	BSC	TYP